# 반사광측정법을 이용한 박막의 두께 및 굴절률 측정방법 Simultaneous measurements of refractive index and thickness of a thin-film layer using reflectometry

\*주우덕, <sup>#</sup>김승우

\*W. D. Joo, <sup>#</sup>S.-W. Kim (swk@kaist.ac.kr) KAIST 기계항공시스템공학부 정밀측정연구실

Key words : thin-film measurement, refractive index, film thickness, reflectometry

## 1. 서론

박막의 물성 측정은 CMP(Chemical mechanical polishing) 와 같은 박막 제조 및 가공 공정에 있어서 정밀도와 반복 능을 보장하는 역할을 담당한다. 이는 제품의 집적화 및 불량률 감소에 직접적으로 영향을 미치기 때문에 반드시 필요하다. 특히 공정 내(In-line) 측정을 위해서는 보다 단순 한 구조의 시스템으로부터 환경변수에 둔감하도록 빠른 측 정이 가능해야 한다. 지난 수십 년간 박막의 두께와 굴절 률로 대표되는 박막의 특성 계측 분야에서 다양한 광 측정 법의 연구와 개발이 이루어졌다. 백색광간섭법(White-light interferometry)과 더불어 박막의 대표적인 측정법으로 반사 광측정법(Reflectometry) 및 엘립소메트리(Ellipsometry)가 있 다. 두 방법은 시편에 빛이 반사함으로 인해 생성되는 변 화를 측정함으로써 박막의 특성을 확인한다는 면에서 공통 점을 가진다. 이들의 광학 시스템이 보이는 전체 구조 역 시 서로 유사하나, 진폭비만을 고려하는 반사광측정법에 비하여 엘립소메트리는 진폭과 위상의 변화를 모두 측정 하여 분석에 사용한다. 일반적으로 접근 가능한 정보량이 많은 엘립소메트리가 다소 정밀도가 높고 초 박막시편이나 복잡한 구조의 다층시편을 포함한 다양한 시편구조에 대해 서도 신뢰성 있는 측정이 가능하다고 알려져 있으나, 최근 두 방법 모두 다양한 기법을 통하여 측정 가능한 시편의 종류와 정밀도 측면에서 발전을 거듭하고 있다. 그 대표적 인 방법으로 광 파장대역과 분광검출기를 통하여 다양한 파장에 대한 측정정보를 동시에 획득하는 분광측정법, 그 리고 하나의 시스템 내에서 입사각을 달리하여 반사광 정 보를 얻을 수 있는 다중 입사각 측정법 등이 있다[1-2].

반사광측정법은 대부분 모델링과 최적화를 이용한 물성 측정원리를 이용하는데, 이 경우 박막의 두께 측정과 두께 및 굴절률 측정에서는 많은 차이를 보인다. 분산 관계에 의하여 사용 파장에 따라 굴절률이 변화하고, 그 변화 경 향이 완만하며 굴절률 값이 반사율 함수 안에서 다른 변수 들과 복잡하게 연동(coupling)되어 있기 때문에 변수나 실험 값의 작은 변화에도 분석결과가 크게 달라질 수 있다.

본 연구에서는 다중 입사각 및 다 파장 반사광측정계를 구성하여 박막의 물성 값 측정원리를 제안한다. 유사한 원 리를 통해 박막의 두께를 측정하는 연구가 진행된 바 있으 나[3], 본 연구에서는 두께와 굴절률을 동시에 측정하는 과 정을 제시한다. 높은 굴절률의 대물렌즈를 적용하여 다중 입사각 원리를 구현하며 백색광원에 광학필터를 적용함으 로써 여러 파장에 대한 반사광 정보를 획득할 수 있다. 별 도의 기계적 구동 없이 시편의 한 점에 대하여 빠르게 측 정이 가능하며, 이에 따라 외부 진동이나 환경 변화에 둔 감한 특성을 나타내기 때문에 다양한 박막 공정 상의 공정 내 측정법으로써 적용할 수 있다.

## 2. 이론적 배경

반사광측정법은 시편에 대한 입사광의 세기( $I_{inc}$ )과 반사 광의 세기( $I_{rf}$ ) 절대 세기 비,  $\Re_{samabs}$ 로부터 그 구조와 물성 치를 측정하는 방법이다.

$$\Re_{sam,abs} = \frac{I_{inc}}{I_{c}}$$
(1-1)

반사율은 입사광의 파장, 편광방향, 그리고 시편에 대한 입 사각에 따라서 변화하는 값으로써 동일한 측정점에 대해 정보가 많을수록 추후 분석에 유리하다. 실제 실험에서는 시편에 입사하기 직전의 입사광과 반사 직후의 반사광의 세기를 직접 측정하기 어렵기 때문에 식(1-2)와 같이 절대 반사율이 잘 알려진 표준시편을 통해 측정하고자 하는 시 편의 절대반사율을 구해낼 수 있다.

$$\Re_{sam,abs} = \frac{I_{sam,ref}}{I_{std,ref}} \times \Re_{std,abs}$$
(1-2)

단,  $I_{stdref}$  는 표준시편에 대한 반사광의 세기,  $I_{samref}$  은 측정 대상시편에 대한 반사광의 세기,  $\Re_{std,abs}$  는 표준시편의 절대 반사율을 의미한다.

실험으로 획득한 시편의 반사율과 이론적인 시편의 모 델링으로부터 계산된 반사율의 차이를 최소화하는 방법으 로 최적화된 시편의 두께와 굴절률 정보를 구할 수 있다 (그림 1). 시편의 모델링에는 두께뿐만 아니라 굴절률 역시 미지의 식으로 가정해야 하는데, 사용 광원의 파장대역이 백색광 영역임을 고려할 때 파장  $\lambda$ 의 변화에 따른 굴절률,  $n(\lambda)$ 에 대하여 식 (1-3)과 같이 Cauchy equation 을 사용하는 것이 적절하다[4].

$$\boldsymbol{n}(\boldsymbol{\lambda}) = \boldsymbol{A} + \frac{\boldsymbol{B}}{\boldsymbol{\lambda}^2} \tag{1-3}$$

단, A 와 B 는 상수로 취급한다. 최소화할 목적함수(Merit function)을 설정한 뒤 이를 통해 최적화된 값을 구해내는 알고리즘으로는 Levenberg-Marquadt 비선형 최소자승법 (Non-linear least square method)을 사용한다.

### 3. 광학계 구성

공정 내 측정을 목적으로 하고 있기 때문에 전체적으로 일반적인 반사광측정법의 간단한 구조를 따르되, 다양한 반사율 정보를 획득하기 위하여 광학 부품을 도입하였다. 제논(xenon) 램프나 텅스텐-할로겐(Tungsten-Halogen) 램프와



Fig. 1 A block diagrams that shows the procedures of attaining both refractive index and thickness of the thin-film simultaneously by reflectometry



Fig. 2 Optical configurations for the inspection of thin-film properties including film thickness and refractive index (F: filter, P: polarizer, BS: non-polarizing beam splitter, OL: objective lens, S: sample)

같은 백색광원을 통해 발생된 빛은 광학 필터와 편광자, 그리고 시준렌즈 등을 거쳐가면서 원하는 중심파장 및 편 광방향을 가지는 좁은 파장대역의 시준광이 된다. 이 빛은 시편에 입사 및 반사하여 두 개의 CCD 에서 영상을 맺는 데, 이 때 시편 앞에는 개구수가 큰 대물렌즈가 위치하여 시편의 한 점에 대해 모든 편광방향으로 다중 입사각의 반 사광을 획득할 수 있는 효과를 일으킨다. 첫 번째 CCD 는 대물렌즈의 후초점면을 결상하여 시편의 정보를 담은 영상 을 획득하며, 두 번째 CCD 는 대물렌즈와 시편 간의 초점 맞춤 상태를 확인하는 역할을 담당한다. 시편은 수평이동 스테이지 위에 고정되어 있기 때문에 선 측정 및 평면의 여러 점에 대한 측정이 가능하다.

### 4. 실험 및 분석

실제 실험에 앞서 최적화 알고리즘을 통한 박막의 두께 와 굴절률 동시 측정에 대한 모의실험(Simulation)을 수행하 였다. 측정 대상은 실리콘 웨이퍼에 500 nm 두께의 산화실 리콘(SiO<sub>2</sub>) 박막이 도포된 시편으로 가정하였으며 이론적인 굴절률의 참값은 문헌상의 값을 참조하였다[5].

실험에서 두께는 나노미터 이하, 굴절률은 소수점 이하 넷째 자리 수준의 오차를 보일 경우 측정이 잘 이루어졌다 고 볼 수 있다. 실험값으로 참값에 5 % 이내의 무작위 오 차를 더한 값을 사용하여 모의실험을 수행하였을 때, 상기 조건을 만족하는 결과를 획득함으로써 알고리즘의 가능성 을 확인하였다(그림 3).

이를 검증하기 위하여 기준 두께 518 nm 의 단층 산화 실리콘 박막시편에 대하여 실험을 수행하였다. 파장에 따 른 대물렌즈의 후초점면 이미지로부터 반사율 정보를 획득



Fig. 3 Simulation results of the refractive index when minimization has done for both the thickness and refractive index simultaneously



Fig. 4 Comparison of the reflectance variation between the experimental values(dotted lines) and the values from least square fitting optimization(solid lines)

하여 최적화를 수행한 결과 약 515 nm 두께와 백색광 영역 에서 기존 문헌에서 알려진 굴절률 분포와 소수점 둘째 자 리 이하 수준의 차이를 보이는 결과를 얻을 수 있었다. 실 제 시편의 굴절률 값은 공정 조건에 따라서 문헌상의 값과 차이를 보일 수 있다. 측정결과가 유효함을 살펴보기 위하 여, 최적화로부터 얻은 결과로부터 재구성한 반사율 정보 를 실험값과 비교하였다. 이를 그림 4 와 같이 파장 별로 나누어 그려보면 서로 일치하는 경향을 확인할 수 있다.

## 5. 결론

본 논문에서는 개선된 반사광측정법을 이용하여 시편의 단일 측정점에 대하여 파장, 입사각, 편광방향의 변화에 따 른 반사광 정보를 동시에 획득함으로써 박막의 두께 및 굴 절률을 측정할 수 있는 방법을 설명하고 분석 및 실험결과 를 제시하였다. 빠른 측정과 환경 변수에 대한 둔감함, 시 스템의 단순한 구성 등에 의해 각종 박막 공정상의 공정 내 측정에 유용한 방법이 되리라 기대한다.

## 후기

본 연구는 교육과학기술부 도약연구지원 사업의 지원을 받 아 한국과학기술원 극초단광학 초정밀기술 연구단에서 수 행하였습니다.

#### 참고문헌

- J. A. Woollam, et al., "Overview of Variable Angle Spectroscopic Ellipsometer(VASE), Part I: Basic Theory and Typical Applications," Proc. SPIE, CR72, 29 – 58, 1999
- A. Rosencwaig, et al., 'Beam profile reflectometry: A new technique for dielectric film measurements,' Appl. Phys. Lett. 60(11), 1992
- 주우덕, 김승우, "다중 입사각 반사광측정법을 이용한 박막의 두께측정," 2008 년도 춘계학술대회 논문집, pp. 271-273, 2008.
- M. Born, E. Wolf, *Principles of optic*, 7<sup>th</sup> Ed. (Cambridge University press, 1999)
- 5. Edward D. Palik, *Handbook of optical constants of solids*, (Academic Press, Orlando, 1985)